

OBC:VMAX製(Citroen AMI搭載) 基板回路解析レポート



Citroen AMI

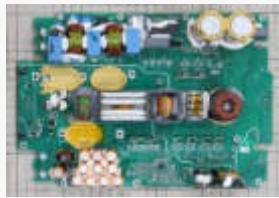
引用: <https://store.citroen.co.uk/ami/my-ami-orange?journey=vac>

概要

- AMIはCitroenから2020年4月より欧州で発売された超小型BEVである。
- Valeoの48V eAccessが採用されている。
- 今回はAMIに搭載されているOBC(On Board Charger)の基板回路解析レポートとなります。



OBC外観



搭載基板
(メイン基板)

製品特徴

- OBC(VMAX製)
 - 入力 : 230VAC(単相)
 - 出力 : 48VDC、14VDC
- リチウムイオン電池(5.5kWh)
- モーター出力6kW、最高速度 : 45km/h

搭載基板情報(3枚構成)

基板	メイン基板	内部電源基板	キャパシタ基板
基板サイズ	(W)273mm x (L)186mm (t)1.7mm	(W)58mm x (L)51mm (t)1.3mm	(W)45mm x (L)25mm (t)1.3mm
基板積層数	4	4	2
部品数	828	75	15
部品端子数	2018	194	28

解析内容

- 製品分解
- 搭載部品リスト
 - (基板実装部品、機構部品)
※機構部品は一部欠品あり
- 筐体構成
- 基板回路図、ブロック図

レポート価格

価格: ¥2,800,000 (税別)

発注後1weekで納品

	Page	
<u>Summary</u>		
Table 1	4	
<u>Overview</u>		
Fig. A-1	製品外観	A-1
Fig. A-2-1	製品ラベル・コーチョンラベル	A-2
Fig. A-2-2	刻印1、印字	A-3
Fig. A-2-3	刻印2	A-4
Fig. A-2-4	刻印3	A-5
Fig. A-3-1	製品分解1	A-6
Fig. A-3-2	製品分解2	A-7
Fig. A-3-3	製品分解3	A-8
Fig. A-3-4	製品分解4	A-9
Fig. A-3-5	製品分解5	A-10
Fig. A-3-6	製品分解6	A-11
Fig. A-3-7	製品分解7	A-12
Fig. A-3-8	製品分解8	A-13
Fig. A-4-1	メイン基板 基板外観	A-14
Fig. A-4-2	内部電源基板 基板外観	A-15
Fig. A-4-3	キヤパシタ基板 基板外観	A-16
Fig. A-5-1	メイン基板 基板X-Ray	A-17
Fig. A-5-2	内部電源基板 基板X-Ray	A-18
Fig. A-5-3	キヤパシタ基板 基板X-Ray	A-19
Fig. A-6-1	メイン基板 基板外観(部品除去後)	A-20
Fig. A-6-2	内部電源基板 基板外観(部品除去後)	A-21
Fig. A-6-3	キヤパシタ基板 基板外観(部品除去後)	A-22
Fig. A-7-1-1	メイン基板 各層写真 L1 (Top View)	A-23
Fig. A-7-1-2	メイン基板 各層写真 L2 (Top View)	A-24
Fig. A-7-1-3	メイン基板 各層写真 L3 (Top View)	A-25
Fig. A-7-1-4	メイン基板 各層写真 L4 (Top View)	A-26
Fig. A-7-2-1	内部電源基板 各層写真 L1 (Top View)	A-27
Fig. A-7-2-2	内部電源基板 各層写真 L2 (Top View)	A-27
Fig. A-7-2-3	内部電源基板 各層写真 L3 (Top View)	A-27
Fig. A-7-2-4	内部電源基板 各層写真 L4 (Top View)	A-27
Fig. A-7-3-1	キヤパシタ基板 各層写真 L1 (Top View)	A-28
Fig. A-7-3-2	キヤパシタ基板 各層写真 L2 (Top View)	A-28
<u>ケース構成</u>		
Fig. B-1	ケース	B-1
Fig. B-2	筐体	B-2
Fig. B-3	冷却カバー	B-3
Fig. B-4	カバー1	B-4
Fig. B-5	カバー2	B-5
Fig. B-6	リアカバー	B-6
Fig. B-7-1	リアカバー - 筐体 シーリング	B-7
Fig. B-7-2	カバー1,2 - 筐体 シーリング	B-8
Fig. B-7-3	通信コネクタ - 筐体 シーリング	B-9
Fig. B-7-4	冷却ファン接続コネクタ - 筐体 シーリング	B-10
Fig. B-7-5	AC入力コネクタ、DC出力コネクタ1,2 - 筐体 シーリング	B-11

	Page
搭載部品位置	
Fig. C-1 筐体	... C-1
Fig. C-2 リアカバー取り外し後筐体 (Bottom View)	... C-2
Fig. C-3 メイン基板取り外し後筐体 (Bottom View)	... C-3
Fig. C-4 カバー取り外し後筐体 (Top View)	... C-4
Fig. C-5 メイン基板 樹脂、コード	... C-5
Fig. C-6 メイン基板 防湿材	... C-6
Fig. C-7 内部電源基板 樹脂、コード、防湿材	... C-7
Fig. C-8 キャパシタ基板 樹脂、コード、防湿材	... C-8
Fig. C-9 メイン基板 搭載部品位置1 (Top View)	... C-9
Fig. C-10 メイン基板 搭載部品位置2 (Top View)	... C-10
Fig. C-11 メイン基板 搭載部品位置3 (Bottom View)	... C-11
Fig. C-12 メイン基板 搭載部品位置4 (Bottom View)	... C-12
Fig. C-13 メイン基板 搭載部品位置5 (Bottom View)	... C-13
Fig. C-14 メイン基板 搭載部品位置6 (Bottom View)	... C-14
Fig. C-15 内部電源基板 搭載部品位置	... C-15
Fig. C-16 キャパシタ基板 搭載部品位置	... C-16
Circuit	
Fig. D-1 Block Diagram	... D-1
Fig. D-2 Schematic	... D-2
Table D 回路概要	... D-3
部品情報	
Fig. E-1 機構 Parts List	... E-1
Fig. E-2 メイン基板 Parts List	... E-7
Fig. E-3 内部電源基板 Parts List	... E-29
Fig. E-4 キャパシタ基板 Parts List	... E-36
Fig. E-5 基板外電子部品 Parts List	... E-39
トランス測定	
Fig. F-1 インダクタンス測定	... F-1
Fig. F-2 トランス(0248) 測定結果	... F-2
Fig. F-3 トランス(0477) 測定結果	... F-3
Fig. F-4 トランス(0496) 測定結果	... F-3
Fig. F-5 トランス(1011) 測定結果	... F-4